

## 中國信託主辦光洋應用材料科技股份有限公司 三年期新台幣十億元聯合授信案完成簽約

日期：93/06/18

由中國信託商業銀行主辦的光洋應用材料科技股份有限公司三年期聯合授信案於今(18)日完成簽約。這項聯合授信案總金額新台幣十億元，主要用途為償還金融借款、改善財務結構暨充實未來三年營收成長所需的營運週轉資金。由於銀行團參貸情況踴躍，此聯貸案順利在一個半月內完成募集並超額認購。

光洋應用材料科技聯合授信簽約儀式，於今(18)日假台南大億麗緻酒店舉行，由光洋應用材料陳李賀董事長、主辦銀行中國信託商銀法人金融總管理處總處長韓蔚廷資深副總經理共同主持，參貸銀行包括交通銀行、日盛銀行、台灣土地銀行、彰化銀行、台北國際商銀、台南中小企銀、華僑銀行、國泰世華銀行、遠東銀行、高新銀行等共計十一家行庫。

光洋應用材料由生產貴金屬化學品及貴金屬材料成功轉型進入材料科技領域，並積極跨入 TFT-LCD、微電子與半導體產業所需之濺鍍靶材領域。目前主要業務為生產銷售貴金屬材料（73%）及濺鍍薄膜靶材（24%），為全球最大碟片濺鍍薄膜靶材製造廠（全球市佔率達 50%以上）及國內最大金、銀化學品供應廠（國內市佔率達 55%以上），且為唯一持有環保署氰化銀化學品製造許可及氰化物電鍍廢液回收執照之廠商。

中國信託指出，光洋應材與中環、鍊德、復盛、精碟、達信、鍊寶等國際大廠均有穩定之業務往來，技術自主性高，深具與國外產品競爭之能力。自民國 90 至 92 年營業收入累積成長達 53%，稅後淨利累積成長高達 623%，最近三年每股盈餘分別為 0.86 元、2.69 元、5.75 元，顯示其近年來營運及獲利呈現跳躍性成長，該公司發展前景獲得聯貸銀行團高度肯定。